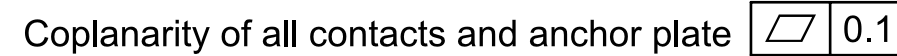
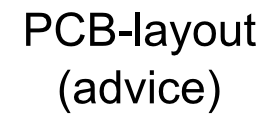
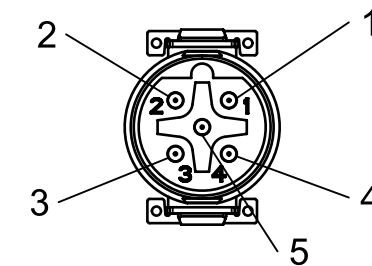


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Designeintragung vorbehalten.



Recommended solder paste thickness 150µm

- EN ISO 291 23/50



 DIN A3		document-no. / ri 102984004 / 00	article-no. / ri 1411927 / 05	scale 2:1	- Simplified representation - Linear dimensions (mm)
		date 2025-10-29	document-type TECDOC 2D-Productdrawing		
description SACC-CI-M12MSB-5P SMD T					
page	1	of	1		